

ANEXO CONVOCATORIA

36/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Placas de desarrollo informático. <ul style="list-style-type: none"> • Celdas Lógicas • 3520 • Bloques de Memoria RAM de 4Kbits•RAM 20 • Memoria Total • 80 Kbit • Phase Locking Loops (PLL)• 2 • Pines E/S • 95 • Pares Diferenciales E/S • 12 • Encapsulado • TQ144 	
2	PLACA DE VIDEO Tamaño de la memoria 24 GB Tipo de memoria gráfica GDDR6X Interfaz con la placa madre PCI-Express 4.0 Bus de memoria 384 bit Conectividad HDMI Display Port Cantidad máxima de monitores 4 Resolución máxima 7680x4320 Requerimiento energético 750 W Cantidad de núcleos 10240 Compatible con directX Compatible con openGL	